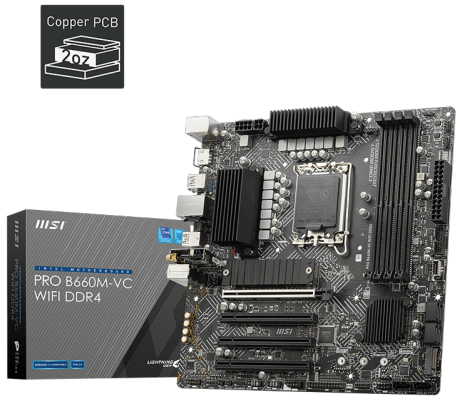
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ

PRO B660M-VC WIFI DDR4

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ДЕЛ



SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B660M-VC WIFI DDR4
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров 14-го, 13-го и 12-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1700
Чипсет	Intel® B660
Графический интерфейс	1x PCIe 4.0 x16 слот
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K/60Гц по стандарту HDMI™ 2.1 – требуется графический процессор
Память	4 DIMMs слота памяти, двухканальная DDR4-4800+МГц(в режиме разгона)
Дополнительные слоты	3x PCIe 3.0 x16 слота
Накопители	2x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слота, поддержка технологии Intel® Optane™ 6x SATA 6Гбит/с портов
USB порты	2x USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (1 Type A+1 Type c) 7x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (6 Type-A + 1 Type-C) 6x USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8125BG 2.5G LAN
Беспроводная связь / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 модуль, Bluetooth 5.2
Звук	8-канальный (7.1) HD Audio с технологией Audio Boost

FEATURES

Оптимизированное охлаждение

Волнистая форма радиаторных ребер, перекрещивающиеся тепловые трубки с прямым контактом, теплорассеиватель для транзисторов, двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr и программное обеспечение Frozr AI.

Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.

Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.

Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с для максимальной скорости передачи.

Фронтальный разъем Type-C USB 3.2 Gen 1 5Гб/с

Совместимо с новейшими корпусами ПК и удобно для подключения внешних накопителей и других мобильных устройств.

2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.

WIFI 6

Беспроводной модуль поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400Мбит/с.

M.2 Shield FROZR

Система охлаждения для твердотельных накопителей в разъемах M.2 предотвращает падение производительности, которое может случиться из-за перегрева.

Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.

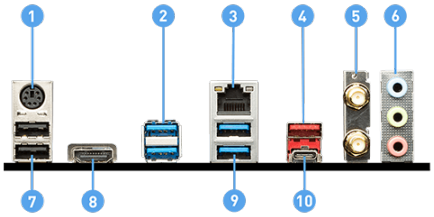
Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.

Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.

CONNECTIONS



1. Клавиатура / Мышь
2. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A)
3. 2.5G Ethernet
4. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Audio разъемы
7. USB 2.0
8. HDMI™
9. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A)
10. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-C)

Generated 2024-04-22, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2024 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.